

标杆

梁侃 河南众诚信息科技股份有限公司董事长 智享未来 助力数字化转型升级

作为从1993年起家的“老牌”科技型企业,众诚科技在创始人、董事长梁侃的带领下,历经多年发展与沉淀,以自身硬实力赋能数字化的转型与发展,助力客户以数字“智享未来”。正观新闻·郑州晚报记者 谢宽

河南众诚创始人和董事长梁侃从1993年创业伊始就携手英特尔、思科、微软等国际巨头涉足各种IT硬件设备的代理,而且还一度在2005年前后推出“众诚”品牌电脑。

“从1993年到2008年这15年,我们主要还是围绕IT硬件的销售来发展,后来我们意识到PC零售已经开始走下坡路了,所以下决心真正把公司的核心资源转向集成业务及软件开发。”

梁侃回忆,“我们前期积累的一些客户,很多都需要进行一些定制化的开发和服务,毕竟企业是千差万别的。”

“如今我们为政府、企业、学校等都做了很多定制化的

开发,我们也基于华为的iMOC运维服务平台进行了一些运维服务领域的定制化开发,并帮助一些客户提供运维运营服务。”梁侃坦言,众诚科技的业务板块以数字基建为基础,行业数智应用为重点,运维运营为依托,聚焦“数智政务、数智企业、数智民生”三大领域,形成了以政务信创、虚拟仿真行业应用、伙伴生态合作及自主软件产品开发为核心的发展方向。

如今,大到政府等国家机关小到学校、小区,海量的视频、图片数据需要集合、分析、处理,在这看不见的战场上,哪里有数据处理,哪里就有众诚科技的队伍。

也正是凭借着为本土信息化建设做出的贡献,河南众诚成为华为在河南地区企业业务领域规模最大的合作伙伴,经华为认证的交付服务能力级别在中部六省范围内最高;近四年来,华为在河



南的企业业务规模每年以40%左右的速度增长,公司与华为的合作规模每年以50%以上的速度增长。

不仅如此,众诚科技在数字政府、行业数字化转型、元宇宙(孪生与虚仿)等领域积累了丰富的经验。

“未来众诚将持续深化自身核心技术,不断提升数字化能力。”梁侃介绍:“在数字政府领域,深化三到五个应用场景服务;在行业数字化转型方面,提供两到三家行业化数字转型标杆案例,

利用已有的仿真技术,依托河南省数字孪生重大科技专项,为行业数字化转型提供技术支持及底层技术服务;在教育方向,持续深耕相关解决方案,优化如众诚高教实验教学管理平台、高等院校虚拟现实专业实验室、职业教育示范性虚拟仿真实训基地等自研平台;同时,加强数据安全能力,推出商用密码系列产品,为客户提供全生命周期的信息化、数字化服务,助力客户数字化转型升级。”

首届「郑州企业家日」全媒体特刊

创新创业企业家



赵彤宇 光力科技董事长 创新图强 当好技术研发掌门人

在同行眼中,他是位温文尔雅的学者;在员工眼中,他又是位对技术研发严苛的“守门人”……他就是郑州走出的一位优秀的科技企业家——光力科技的董事长赵彤宇。1994年开始创业,在赵彤宇的带领下,光力科技经过多年发展,物联网安全生产监控装备已销往国内各大煤矿、电厂,成为国内同行业中的佼佼者;在半导体封测装备领域崭露头角,已是国产化半导体划切设备的头部供应商。

正观新闻·郑州晚报记者 谢宽



赵彤宇从小就是一个善于钻研和学习的人。他自初中读书开始便在班级名列前茅,先后获得应用化学学士学位和环境工程硕士学位。毕业后,他被分配至河南省电力试验研究所担任研究员,一干就是10多年的时间。

直到2000年年底,赵彤宇开启了真正的创业之路。“一间10平方米办公室,2个人的研发团队”,就是光力科技最早的雏形。“作为一家科技型企业,如何保持产品的竞争优势是我们始终面对的核心问题。”赵彤宇坦言,“只有保持对市场需求的及

时响应,坚持以客户为中心为出发点的理念和对底层技术的持续投入,才能走得更加更远。”

值得一提的是,在这个过程中,赵彤宇一直没有放弃对知识的探究,攻读EMBA,并持续学习金融领域知识和前沿科学技术。

也正是凭借着“无业可守,创新图强”的发展理念,以及坚持科技创新、重视人才发展的导向,一步步带领企业打破国际垄断格局,实现跨越式增级发展,跟上了半导体技术国产化的机遇。

截至目前,赵彤宇先后主持研制的20多项新产品填补了国内空白或达到国际先进水平;并主持了多项国家、省、部、市级项目,已获授权发明专利40项。2010年、2011年连续被授予郑州市科技带头人;2019年入选“第四批国家万人计划——科技创业领军人才”。

据介绍,光力科技一直致力于以研发、生产各类高精传感器为主线,构建基于智能感知、通讯和大数据分析技术的智能安全监测监控解决方案,为工矿企业生产过程安全监测监控提供超前感知、风险预警和危害预测等技术保障。

2015年7月2日光力科技成功上市。有了资本的介入,赵彤宇加快了企业全球化的布局以及科技“智造进程”。

2016年,光力科技先后通过收购英国LP公司、LPB公司和以色列ADT公司高科技资产为契机,积极引进先进核心技术,布局半导体封测设备及关

键零部件领域。截至目前,光力科技发展成为既能提供切割划片量产设备、核心零部件—空气主轴,又有高端刀片耗材研发能力的企业之一,半导体切割划片装备全球排名第三。

未来,光力科技将持续在半导体封测装备、核心零部件、关键耗材方面发力,在更多领域解决“卡脖子”的问题,建设封测装备高地;在物联网安全生产监控业务

方面,不断丰富产品线,用技术助力智慧矿山建设,为工矿企业生产安全、降本增效、节能减碳提供支撑。



创新创业企业家